THERMOPLASTIC RESIN COMPOSITION

Patent number:

JP2194052

Publication date:

1990-07-31

Inventor:

FUKUMOTO TADAO; IWAMOTO MASAAKI; CHIBA

KAZUMASA

Applicant:

TORAY INDUSTRIES

Classification:

- international:

C08L25/04; C08L33/06; C08L51/04; C08L55/02; C08L67/00; C08L71/02; C08L77/00; C08L77/12; C08L25/00; C08L33/00; C08L51/00; C08L55/00; C08L67/00; C08L71/00; C08L77/00; (IPC1-7):

C08L77/00

- european:

Application number: JP19890012697 19890120 Priority number(s): JP19890012697 19890120

Report a data error here

Abstract of JP2194052

PURPOSE:To prepare an antistatic resin compsn. which is excellent in permanent antistatic properties, mechanical properties represented by impact strength, moldability and surface gloss and which does not cause laminar separation by compounding a specific polyesteramide, a modified vinyl polymer contg. a poly(alkylene oxide) group, an ABS resin, and an AS resin. CONSTITUTION:1-40 pts.wt. polyetheresteramide (A) [a polymer of a 6C or higher aminocarboxylic acid or lactam, a poly(alkylene oxide)glycol of a number average MW of 200-6000, and a 4-20C dicarboxylic acid; contg. 90-10wt.% polyetherester units], 0.1-99 pts.wt. modified vinyl polymer (B) contg. a poly(alkylene oxide) group, 0-98 pts.wt. ABS resin (C), and 0-98 pts.wt. copolymer (D) of an arom. vinyl monomer with a vinyl cyanide monomer are compounded in such a wt. ratio that A+B+C+D is 100 pts.wt. and the rubber content in the total compsn. is 40wt.% or lower, giving an antistatic thermoplastic resin compsn.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑲ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平

平2-194052

®Int.Cl. 5 C 08 L 77/00 識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成2年(1990)7月31日

LQR A LQS B 7038-4 J 7038-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全12頁)

❷発明の名称

熱可塑性樹脂組成物

②特 頭 平1-12697

正

②出 願 平1(1989)1月20日

烟発明者福本 忠男

愛知県名古屋市港区大江町9番地の1 東レ株式会社名古

屋事業場内

⑩発明者 岩元 正聡

愛知県名古屋市港区大江町 9 番地の 1

東レ株式会社名古

屋事業場内

個発明 者 千葉

愛知県名古屋市港区大江町9番地の1

東レ株式会社名古

屋事業場内

⑩出願人 東レ株式会社

東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

明 細 書

1. 発 明 の 名 称

熱可塑性樹脂組成物

2. 特許請求の範囲

(A) (a) 炭素原子数6以上のアミノカルボン酸またはラクタム、もしくは炭素原子数6以上のジアミンとジカルボン酸の塩、(b) 数平均分子量200~6000ポリ(アルキレンオキシド)グリコールおよび(c)炭素原子数4~20のジカルボン酸を重合してなるポリエーテルエステルアミドで、ポリエーテルエステル単位が90~10重量%であるポリエーテルエステルアミド1~40重量網

- (B) ポリアルキレンオキシド菇および/または その誘導体を含有する変性ビニル系低合体 0. 1 ~99 低量部
- (C) ゴム質型合体1~80型量部と芳香族ピニル系単単体および/または(メタ)アクリル酸エステル系単量体100~40重量%、シアン化ピニル系単量体0~60重量%およびこれらと共量

合可能な他のビニル系単量体 0~60 型量%からなる単量体または単量体混合物 99~20 重量部とグラフト低合してなる低合生成物 0~98 重量部

(D) 芳香族ピニル系単量体および/または(メタ)アクリル酸エステル系単量体100~400 量%、シアン化ピニル系単量体0~600量%およびこれらと共近合可能な他のピニル系単量体0 ~6000量%からなる単量体または単量体混合物を(共)返合してなる(共)近合体0~9800量 部を(A)+(B)+(C)+(D)が1000量部となるように配合し、かつ全体に占めるゴム質の合体の量が4000量%以下となるように配合した熱可塑性樹脂組成物。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は永久帯電防止性を有し、かつ耐衝撃性に代表される機械的特性、成形加工性、成形品の 表面光沢が優れ、かつ層状剝離(千枚めくれ)の ない制電性樹脂組成物に関するものである。

[従来の技術]

合成高分子材料はその優れた特性によって広範な分野で使用されている。これらの材料の持つ機械的強度に加え、帯電防止性を付与されればさらにその用途を拡大することができる。すなわち、静電気による障害を防止したい複写機、OA機器、各種防避用部品などへの用途展開が可能となる。

合成高分子材料の制電化を向上させる方法としては、ポリアミドエラストマとカルボキシル基を含有する変性ビニル系重合体を混合する方法と特別昭60-23435号公報)およびポリア有法のカルボキシル基を含有とではこれ系重合体およびグラフトゴムを混合する方法(特別昭62-241945号公報られることを開示している。

[発明が解決しようとする問題点]

しかしながら、特別昭60-23435号公報および特別昭62-241945号公報はカルボキシル基を含有する変性ビニル系重合体が熱履歴

~99重量部

- (C) ゴム質取合体 1 ~ 8 0 重量部と芳香族ビニル系単量体および/または(メタ)アクリル酸エステル系単量体 1 0 0 ~ 4 0 重量%、シアン化ビニル系単量体 0 ~ 6 0 重量%およびこれらと共迎合可能な他のビニル系単量体 0 ~ 6 0 重量%からなる単量体または単量体混合物 9 9 ~ 2 0 重量部とグラフト重合してなる重合生成物 0 ~ 9 8 重量部
- (D) 芳香族ピニル系単量体および/または(メタ)アクリル酸エステル系単量体100~4000 世%、シアン化ピニル系単量体0~6000世%およびこれらと共近合可能な他のピニル系単量体0~6000世%からなる単量体または単量体混合物を(共) 近合してなる(共) 近合体0~9800世級

を(A)+(B)+(C)+(D)が100 重量部となるように配合し、かつ全体に占めるゴム質重合体の量が40重量%以下となるように配合した熱可塑性樹脂組成物。

により、成形品の表面光沢を損なう問題があり充 分演足できるものではない。

本発明の目的は、優れた永久帯電防止性、耐衝 撃性に代表される機械的特性、成形加工性、成形 品の表面光沢を有し、かつ層状剥離のない制電性 熱可塑性樹脂組成物を提供することである。

[問題を解決するための手段]

本発明は、上記目的を速成するために次の構成 をとる。

- (A) (a) 炭索原子数6以上のアミノカルボン酸またはラクタム、もしくは炭索原子数6以上のジアミンとジカルボン酸の塩、(b) 数平均分子量200~6000ポリ(アルキレンオキシド)グリコールおよび(c)炭α原子数4~20のジカルボン酸を近合してなるポリエーテルエステルアミドで、ポリエーテルエステル単位が90~10重量%であるポリエーテルエステルアミド1~40重量部
- (B) ポリアルキレンオキシド基および/または その誘導体を含有する変性ビニル系近合体 0.1

本発明の (A)ポリエーテルエステルアミドを構成する (a)炭素原子数6以上のアミノカルボン酸またはラクタム、もしくは炭素原子数6以上のジアミンとジカルボン酸の塩はポリエーテルエステルアミドのポリアミド形成成分である。

ジアミンとジカルボン酸の塩として用いられる。 中でも特にカプロラクタム、11-アミノウンデカン酸、12-アミノデカン酸、ヘキサメチレン ジアミン-アジピン酸塩が好ましく用いられる。

- (a) 成分の炭素原子数6以上のアミノカルポン酸またはラクタム、もしくはジアミンとジカルポン酸から合成された炭素原子数6以上の塩はポリエーテルエステルアミド構成単位で10~90重量%、好ましくは20~80重量%の範囲で用いられ、10重量%未満ではポリエーテルエステルアミドの機械的性質が劣り、90重量%を越える場合は樹脂組成物の帯電防止性が悪くなり好ましくない。
- (A) ポリエーテルエステルアミドの構成成分である (b) ポリ(アルキレンオキシド)グリコールとしてはポリエチレングリコール、ポリ(1,2ープロピレンオキシド)グリコール、ポリ(1,3ープロピレンオキシド)グリコール、ポリ(テトラメチレンオキシド)グリコール、エチレンオキサメチレンオキシド)グリコール、エチレンオキ

(ただし式中、R¹、R²はエチレンオキシド あおよびプロピレンオキシド法の少なくとも1を 示し、Yは共行結合、炭素数1~6のアルギレン 法、アルキリデン法、シクロアルキリデン法、ア リールアルキリデン法、O、SO、SO₂、CO、 S、CF₂、C(CF₃)₂またはNHを示し、 Xは水α、炭素数1~6のアルキル基、ハロゲン 法、スルホン酸またはその金属塩を示す。また& はOまたは1~4の整数を示し、mおよびnは各 々1~15の整数を示す。)

具体的な例としては、ピスフェノールAのエチレンオキシドおよび/またはプロピレンオキシド付加物、2、2ーピス(4、4′ーヒドロキシシクロヘキシル)プロパンのエチレンオキシド付加物、テトラよび / エーピレンオキシド付加物、ジメチルピスフェノールAのエチレンオキシドおよび/フェノールAのエチレンオキシドおよび/フロピレンオキシドカよび/フロピ

シドとプロピレンオキシドのプロックまたはランダム共重合体およびエチレンオキシドとテトラヒドロフランのプロックまたはランダム共重合体などが用いられる。これらの中でも制電性が優れる点で、特にポリエチレングリコールが好ましく用いられる。ポリ(アルキレンオキシド)グリコールの数平均分子量は200~6000、好ましくは300~4000の範囲で用いられる。

数平均分子量が200未満では得られるポリエーテルエステルアミドの機械的性質が劣り、数平均分子量が6000を越える場合は帯電防止性が不足するため好ましくない。

さらに、(b) ポリ (アルキレンオキシド) グリ コールと組合せて次式 (I) ~ (II) で示される ジオール化合物を用いることができる。

レンオキシド付加物、2, 2-ピス(4, 4′-ヒドロキシフェニルー3,3'-スルホン酸ナト リウム) プロパンのエチレンオキシドおよび/ま たはプロピレンオキシド付加物、ピスフェノール Sのエチレンオキシドおよび/またはプロピレン オキシド付加物、ジメチルピスフェノールSのエ チレンオキシドおよび/またはプロピレンオキシ ド付加物、テトラメチルピスフェノールSのエチ レンオキシドおよび/またはプロピレンオキシド 付加物、4、4′ー(ヒドロキシ)ピフェニルの エチレンオキドおよび/またはプロピレンオキシ ド付加物、ピス (4~ヒドロキシフェニル) スル フィドのエチレンオキシドおよび/またはプロピ レンオキシド付加物、ピス(4-ヒドロキシフェ ニル) スルホキシドのエチレンオキシドおよび/ またはプロピレンオキシド付加物、ピス(4-ヒ ドロキシフェニル) メタンのエチレンオキシドお よび/またはプロピレンオキシド付加物、ピス (4-ヒドロキシフェニル) エーテルのエチレン オキシドおよび/またはプロピレンオキシド付加

物、ピス(4-ヒドロキシフェニル)アミンのエ チレンオキシドおよび/またはプロピレンオキシ ド付加物、2,2-ピス(4-ヒドロキシフェニ ル) エタンのエチレンオキシドおよび/またはプ ロピレンオキシド付加物、1,1-ピス(4-ヒ ドロキシフェニル) シクロヘキサンのエチレンオ キシドおよび/またはプロピレンオキシド付加物、 4. 4′ - ジヒドロキシベンソフィノンのエチレ ンオキシドおよび/またはプロピレンオキシド付 加物、ハイドロキノンのエチレンオキシドおよび /またはプロピレンオキシド付加物、1, 4ージ ヒドロキシシクロヘキサンのエチレンオキシドお よび/またはプロピレンオキシド付加物、1,4 - ジヒドロキシベンゼンスルホン酸ナトリウムの エチレンオキシドおよび/またはプロピレンオキ シド付加物、ジヒドロキシナフタレンのエチレン オキシドおよび/またはプロピレンオキシド付加 物、およびそれらのプロック共頂合体などが挙げ られる。

好ましいジオール化合物としては、ハイドロキ

また本発明の効果を損なわない範囲内において他のジオール化合物を共量合することができる。 具体的には、pーキシリレングリコール、mーキシリレングリコールなどの芳香族ジオール、1.2ーシクロへキサンジオール、1.4ーシクロへキサンジオール、1.4ーシクロへキサンジオール、1.4ーシクロへキサンジメタノールなどの脂環族ジオール化合物などを共取合することができる。

(A) ポリエーテルエステルアミドの構成成分である (e) 炭索数4~20のジカルボン酸としてはテレフタル酸、イソフタル酸、フタル酸、ナフタレン-2。 フージカルボン酸、ジフェニル-4。 4′ ージカルボン酸、ジフェノキシエタンジカルボン酸おおび3ースルボン酸、1、4ーシクロヘキサンジカルボン酸、1、2ーシクロヘキサンジカルボン酸、1、2ーシルー4、4′ ージカルボン酸はどの脂頭族ジカルボン酸およびコハク酸、シュ

ノンのエチレンオキシド付加物、ピスフェノール Aのエチレンオキシド付加物、臭素化ピスフェノー ルSのエチレンオキシド付加物、ジヒドロキシナフタレンのエチレンオキシド付加物およびそのブロック 血合体であり、特にピスフェノールAのエチレンオキシド付加物およびそのブロック 血合体が好ましい。また、臭素化ピスフェノールAのエチレンオキシド付加物、臭素化ピスフェノールSのエチレンオキシド付加物などを用いることができる。 め、樹脂組成物の難燃性を向上させることができる。

これらのポリ(アルキレンオキシド)グリコールと一般式(I)~(III)で示されるジオール化合物は1種もしくは必要に応じて2種以上用いることができる。一般式(I)~(III)で示されるジオール化合物の量について特に制限はないが、ジカルボン酸と反応して得られたポリエーテルエステル単位で0~60重量%の範囲であるのが好ましい。

ウ酸、アジピン酸、セパシン酸およびドデカンジ酸 (デカンジカルボン酸)などの脂肪族ジカルボン酸などが挙げられ、特にテレフタル酸、イツフタル酸、1.4ーシクロヘキサンジカルボン酸、セパシン酸、アジピン酸、ドデカンジ酸が垂合性、色調および物性の点から好ましく用いられる。

- (b) ポリ (アルキレンオキシド) グリコールと (c) ジカルボン酸は反応上は1:1のモル比で反応するが使用するジカルボン酸の種類により仕込み比を1:1または適宜変えて供給される。
- (b) 成分と(c) 成分より誘導されるポリエーテルエステルはポリエーテルエステルアミド構成単位で10~90重量%、好ましくは20~80重量%の範囲で用いられ、10重量%未満では樹脂組成物の帯電防止性が悪くなり、90重量%を越える場合はポリエーテルエステルアミドの機械的性質が劣り好ましくない。

本塾明のポリエーテルエステルアミドの①合反 応においては、テトラブチルチタネートなどのテ トラアルキルチタネートやシュウ酸チタンカリな どのシュウ酸チタン金属塩のようなチタンスではない。 ジブチルスズオキサイド、ジブチルスズスキサイド、ジブチルスズオキサイドのようなススルコニウムテトラブトキサイドなどのジルコニウムテトラアルコキサイドなどのハフニウムテトラアルコキサイドなどのハフニウムテトラアルコキサイドなどのがルマニウム系触媒、をしているが、などのゲルマニウム系触媒、およびこれらの触媒とではないの作用などが好ましく用いられるが、特に限定されるものではない。

製造条件により色調が変動した場合には、少量のリン化合物、例えばトリメチルホスフェートなどを添加することにより安定化できる。

本発明のポリエーテルエステルアミドの重合は 特に限定されず、例えば(イ)(a) アミノカルボ ン酸またはラクタム、もしくは炭素数6以上のジ アミンとジカルボン酸の塩と (c)ジカルボン酸を 反応させて両末端がカルボン酸基のポリアミドブ

する)とはビニル系 丘合体の 1 分子中に少なくとも 1 種のポリアルキレンオキシド基またはその誘導体を有する 五合体である。

これらのポリアルキレンオキシド基またはその 誘導体の含有量に関しては制限がなく、ごく少量 でもよいし、また樹脂としての性能を損なわない 限り多量に含むこともできる。特に好ましい上記 官能器の含有量は樹脂組成物の耐衝撃性に代表さ れる機械的特性が優れる点で1~60重量%の範 囲である。

(B) 変性ビニル系 ①合体中にポリアルキレンオキシド 話および / またはその誘導体を導入する方法についても特に制限はないが、例えば(1) 次式(IV)、(V)で示されるポリアルキレンオキシド 話を含するビニル系 ① 合体を所望のビニル系 単量体と共取合する方法、(2)ポリメタクリル酸ブチルまたはメタクリル酸メチルやアクリル酸ブチルなどの(メタ)アクリル酸エステルを所望のビニル系単量体と共 ① 合した(メタ)アクリル酸エステル系(共) ① 合体と片末端アルキルエーテル

ここで真空下とは好ましくは約15mmHg以下、 特に好ましくは5mmHg以下、さらに好ましくは 1mmHg以下をいう。

本発明において用いる (B)ポリアルキレンオキシド揺および/またはその誘導体を含有する変性 ビニル系重合体 (以降、変性ビニル系重合体と称

のポリアルキレンオキシドグリコールをエステル 反応させる方法、(3)アクリル酸、メタクリル酸、 マレイン酸、フタル酸などを所望のピニル系単量 体と共近合する方法などによって得られるカルボ キシル芸を含有するピニル系型合体と片末端がア ルキルエーテルのポリアルキレンオキシドグリコ ールをエステル反応させる方法などが挙げられる。

(ただし式中、 R^3 は水楽または炭柔数 $1\sim4$ のアルキル基、 R^4 は炭索数 $2\sim6$ のアルキレン 芸、 R^5 は水梁または炭素 $1\sim6$ のアルキル基を示し、n は $2\sim500$ を示す。)

具体的な例としては、ポリエチレングリコール アクリレート、ポリエチレングリコールメタクリ レート、ポリ (プロピレンオキシド) グリコール アクリレート、ポリ (プロピレンオキシド) メタ

クリレート、ポリ (テトラメチレンオキシド) グ リコールアクリレート、ポリ(テトラメチレンオ キシド) グリコールメタクリレート、ポリ (ヘキ サメチレンオキシド) グリコールメタクリレート、 メトキシポリエチレングリコールアクリレート、 メトキシポリエチレングリコールメタクリレート、 メトキシポリ (プロピレンオキシド) グリコール アクリレート、メトキシポリ (プロピレンオキシ ド) グリコールメタクリレート、メトキシポリ (テトラメチレンオキシド) グリコールメタクリ レート、エトキシポリエチレングリコールアクリ レート、エトキシポリエチレングリコールメタク リレート、エトキシポリ (プロピレンオキシド) グリコールアクリレート、ポリエチレングリコー ルアクリルアミド、ポリエチレングリコールメタ クリルアミド、ポリ (プロピレンオキシド) グリ コールアクリルアミド、ポリ(プロピレンオキシ ド) グリコールメタクリルアミド、ポリ (テトラ メチレンオキシド) グリコールアクリルアミド、 ポリ (テトラメチレンオキシド) グリコールメタ

クリルアミド、メトキシポリエチレングリコール アクリルアミド、メトキシポリエチレングリコー ルメタクリルアミド、メトキシポリ(プロピレン オキシド)グリコールアクリルアミド、メトキシ ポリ(プロピレンオキシド)グリコールメタクリ ルアミド、メトキシ(テトラメチレンオギジ) グリコールメタクリルアミドなどが挙げられ、 ・ヤシポリエチレングリコールアクリレート、 メトキシポリエチレングリコールアクリルアミド メトキシポリエチレングリコールアクリルアミド メトキシポリエチレングリコールステルアミ ドか迎合性および(A)ポリエーテルエステルアミ ドとの観和性に優れて好ましい。

(B) 変性ピニル系型合体の型合に用いられるピニル系単量体については特に制限はなく、例えばスチレン、αーメチルスチレン、pーメチルスチレンなどの芳香族ピニル系単量体、アクリロニトリル、メタクリルニトリルなどのシアン化ピニル系単量体、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、アクリル酸プチルなどの(メタ)アクリル

酸エステル系単量体、マレイミド、Nーメチルマレイミド、Nーフェニルマレイミドなどのマレイミド系単量体などのビニル系単量体から、1種または2種以上を目的に合せて選んで用いることができる。

なお、必要によってはポリプタジエン、アクリロニトリループタジエン共重合体(NBR)、スチレンープタジエン共重合体(SBR)、ポリアクリル酸プチルおよびエチレンープロピレンージエン三元共重合体(EPDM)などのゴム質重合体を上記のビニル系単量体と併せて用いることもできる。

(B) 変性ピニル系重合体の製造法にも特に制限 はなく、例えばポリアルキレンオキシド基を含有 するピニル系単量体と他のピニル系単量体を共重 合する場合、塊状重合法、溶液重合法、懸濁重合 法、乳化重合法、塊状一懸濁重合法などの通常の 方法を用いることができる。

また、 (メタ) アクリル酸エステル系の (共) 血合体またはカルボキシル基を含有するビニル系 近合体と片末端がアルキルエーテルのポリ (アル キレンオキシド) グリコールとのエステル反応は 高温で常圧または真空下で行なうことができる。

ここで用いる片末端がアルキルエーテルのポリ (アルキレンオキシド) グリコールとは、例えば メトキシポリエチレングリコール、メトキシポリ (1, 2ープロピレンオキシド) グリコール、メ トキシポリ (1, 3ープロピレンオキシド) グリコール、メ コール、メトキシポリ (テトラメチレンオキシン グリコール、メトキシポリ (ヘキサメチレンオキシンド) グリコール、メトキシポリ (エチレンオキシドン とプロピレンオキシドのブロックまたはランドム 共重合体) およびメトキシ (エチレンオキシドム テトラヒドロフランのプロックまたはテンダム共 重合体) などが挙げられるが、梅に片末端がアル キルエーテルのポリエチレングリコールが好ましい。

片末端がアルキルエーテルのポリ(アルキレンオキシド)グリコールの数平均分子母は75~2 0000の範囲で用いられる。 本発明において用いる(C)グラフト(共)重合体の構成成分であるゴム質重合体としてはガラス転移温度がOで以下のものが好適であり、具体ントリアクリロニトリループタジエンなどのジエン系ゴム、ポリイソプレン、ポリクロルズゴレン、ポリアクリル酸プチルなどのアクリル系ゴムおよびエチレンープロピレンージエンモノマー三元共即合体を使用できる。特にポリフタジエンまたはプタジエン共和合体が好ましい。

(C) グラフト (共) 重合体の構成成分である芳香炭ピニル系単量体としてはスチレン、αーメチルスチレン、ピニルトルエン、αーエチルスチレン、αー p - ジクロロスチレンなどが挙げられるが、特にスチレンが好ましい。

(メタ) アクリル酸エステル系単量体としては アクリル酸およびメタクリル酸のメチル、エチル、 プロピル、n-プチル、n-ヘキシルなどが挙げ られるが、特にメタクリル酸メチルが好ましい。

またシアン化ビニル系単量体としてはアクリロ

ニトリル、メタクリロニトリル、エタクリロニト リルなどが挙げられるが、特にアクリロニトリル が好ましい。

他のピニル系単量体としてはマレイミド、Nーメチルマレイミド、Nーシクロヘキシルマレイミド、Nーフェニルマレイミドなどのマレイミド系単量体、アクリルアミド、Nーメチルアクリルアミドなどのアクリルアミド系単量体、無水マレイン酸、無水イタコン酸などの不飽和酸低水物、アクリル酸、メタクリル酸などの不飽和酸などが挙げられるが、特にNーフェニルマレイミド、アクリルアミド、無水マレイン酸が好ましい。

(C) グラフト(共) 重合体において用いる芳香 族ピニル系単量体および/または(メタ) アクリル酸エステル系単量体の割合は使用する全ピニル系単量体に対し、100~40重量%、好ましくは100~50重量%である。

芳香族ピニル系単母体および/または(メタ)
アクリル酸エステル系単母体の割合が40重量%
未満では、樹脂組成物の耐衝撃性が悪いため好ま

しくない。

本発明は芳香族ピニル系単量体および/または(メタ)アクリル酸エステル系単量体の使用で目的の物性を得ることができるが、さらにシアン化ピニル系単量体やマレイミド系単量体を全単量体に対し60重量%以下、好ましくは50重量%以下で用いることにより耐衝撃性や耐熱性を一層向上させることもできる。

(C) グラフト(共) 金合体におけるゴム質低合体と単量体または単量体混合物の割合は、全グラフト(共) 低合体100重量部中、ゴム質低合体1~80取量部、好ましくは5~70重量部、単量体または単量体混合物が99~20重量部、好ましくは95~30重量部である。

この (C)グラフト (共) 重合体におけるゴム質 重合体の割合が1重量部未満では得られる樹脂組 成物の耐衝撃性が劣り、80重量部を越える場合 はゴム質重合体が分散不良となり、成形品の外観 を損なうため好ましくない。

(C) グラフト(共) 亚合体の製造法は公知の重

合法、例えばゴム質重合体ラテックスの存在下に 単量体または単量体混合物と重合開始剤および乳 化剤を連続的に供給して乳化重合する方法などを 用いることができる。

本発明において用いる (D) (共) 重合体の構成 成分である芳香族ピニル系単量体としては、スチ レン、αーメチルスチレン、pーメチルスチレン、 pーtープチルスチレン、αーエチルスチレン、 αーpークロロスチレンなどが挙げられるが、特 にスチレン、αーメチルスチレンが好ましい。

(メタ) アクリル酸エステル系単量体としては アクリル酸およびメタクリル酸のメチル、エチル、プロピル、n-ブチル、n-ヘキシルなどが 挙げられるが、特にメタクリル酸メチルが好まし い。

シアン化ビニル系単量体としてはアクリロニトリル、メタクリロニトリル、エタクリロニトリルなどが挙げられるが、特にアクリロニトリルが好ましい。

またこれらと共重合可能な他のピニル系単量体

としてはマレイミド、N-メチルマレイミド、N-エチルマレイミド、N-シクロヘキシルマレイミド、N-ジャンクロへキシルマレイミド、N-フェニルマレイミドなどのマレイミド系単量体、アクリルアミドなどのアクリルアミド系単量体、無水マレイン酸、無水イタコン酸などの不飽和酸無水物な・どが挙げられるが、特にN-フェニルマレイミド、無水マレイン酸が好ましい。

(D) (共) 低合体の構成成分の芳香族ピニル系 単量体および/または(メタ) アクリル酸エステル系単量体の割合は全単量体に対し100~40 低量%、好ましくは100~50蛋量%である。

芳香族ビニル系単量体および/または(メタ) アクリル酸エステル系単量体の割合が40重量% 未満では、樹脂組成物の耐衝撃性が悪いため好ま しくない。

本苑町は上記(共)近合体を使用することで満足できる物性が得られるが、さらにシアン化ビニル系単量体やマレイミド系単量体を全単量体に対し60近量%以下、好ましくは50重量%以下で

盘部を越える場合、樹脂組成物が柔軟になり、機 機的性質が劣るため好ましくない。

- (B) 変性ビニル系重合体が Q. 1 重量部未満では樹脂組成物が層状剥離を起すため使用できず、9 9 重量部を超える場合、樹脂組成物の帯電防止性が不足し、好ましくない。
- (C) グラフト(共) 重合体および (D) (共) 重合体が98 重量部を越える場合、機脂組成物の帯電防止性が不足し、好ましくない。

本発明の樹脂組成物は樹脂組成物中に占めるゴム質重合体の割合が40重量%以下、好ましくは30重量%以下であることである。

40 単世%を越える場合、樹脂組成物が柔軟になり、機械的性質が劣るので好ましくない。

本発明の樹脂組成物の製造方法に関しては特に制限はなく、例えば (A)ポリエーテルエステルアミド、(B) 変性ピニル系取合体、(C) グラフト(共) 重合体および (D) (共) 重合体の樹脂混合物をパンパリーミキサー、ロール、エクストルーダーなどで溶融混練することによって製品化され

用いることで耐衝撃性や耐熱性を一層向上させる ことができる。

シアン化ビニル系単量体の割合が60重量%を 越える場合、共重合体の熱安定性が悪くなり、樹 脂組成物を著しく着色させるので好ましくない。

(D) (共) 重合体の製造法にも特に制限はなく、 塊状重合法、溶液重合法、懸濁重合法、乳化重合 法、塊状一懸濁重合法などの公知の方法を用いる ことができる。

かくして得られた①合体は、(A) ポリエーテルエステルアミド1~40① 量部、好ましくは5~30① 量部、(B) 変性ビニル系①合体0.1~99① 量部、好ましくは1~95① 量部、(C) グラフト(共) ① 合体0~98① 量部、好ましくは0~90① 量部、(D) (共) ① 合体0~98① 量部、好ましくは0~90① 量部の範囲内で(A)+(B)+(C)+(D)が100① 量部となるように配合する。

(A) ポリエーテルエステルアミドが1重量部未 演では樹脂組成物の帯電防止性が不足し、40重

る。

本発明の樹脂組成物は、本発明の樹脂組成物と 相溶性のある他の熱可塑性蛋合体、例えばポリア ミド、ポリプチレンテレフタレート、ポリエチレンフタレート、ポリカーボネート、ポリカーボネート、ポリカーボネート、ポリカーボネート、ポリカーボネート、ポリンロンエーテル、塩化ビニル樹脂、ポリグルのストンエンフェングロック共近合体などのないできる。

また、スルホン酸の金属塩やアニオン系、カチオン系、非イオン系の界面活性剤などの帯電防止 削を添加して帯電防止性を一層向上させることも可能であり、さらに必要に応じてオリゴマなど相溶化剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤などの各種安定剤や顔料、染料、滑剤および可塑剤、ガラス繊維、金属繊維、難燃剤などを添加することもできる。

[夹 施 例]

本苑叨をさらに具体的に説明するために、以下、

実施例および比較例を挙げて説明する。なお、最終的に得られた樹脂組成物は射出成形法によって 成形された後、下記の試験法により諸物性を測定 した。

アイソット衝撃強度:

ASTM D256-56A

山げ弾性率:ASTM D790

成形品の表面光沢: 80 mm×120 mm×2 mm t

の角板を用い、測定角 60°で湖 定した。測定にはスガ試験機構製 のデジタル変角光沢計 UGV - 5 D型を用いた。

M F R: ノズル2mm φ×8mm、温度220 で、荷瓜10kgの条件で剤定した。

体積固有抵抗値: 2 mmt × 4 0 mm φ 円盤を用い、 室温 2 3 ℃、湿度 5 0 % R H 雰囲 気下で耐定した。 耐定には東亜電 波工業 開製の超絶 縁抵抗計 S M ー 1 0型を用いた。

成形品の層状剥離防止性は成形品を折り曲げに

数平均分子母600のポリエチレングリコール33.8部およびアジピン酸8.7部を用い、 重合時間を4時間にした以外は (A-1) と全く同じ方法でポリエーテルエステルアミド (A-2) を調製した。

A-3:ω-アミノデカン酸30部、ドデカンジ酸14.2部および数平均分子量1000のポリエチレングリコール58.6部を用いて、似合時間を4時間にした以外は(A-1)と同じ方法でポリエーテルエステルアミド(A-3)を調製した。

(2) (B) 変性ビニル系亚合体の調製

B-1:スチレン63%、アクリロニトリル24%、メトキシポリエチレングリコールメタクリレート(エチレンオキシド基の数が平均9個)13%の単量体混合物を懸滅重合してビーズ状の変性ビニル系重合体(B-1)を翻刻した。得られた変性ビニル系重合体はメチルエチルケトン0.4%溶液を30℃で測定した極限粘度が0.52であった。

より行ない、◎:極めて良好、○:良好、×:成 形品が層状刺離を起こす、を判定基準とした。

また、実施例中の部数および%は、それぞれ重量部および重量%を示す。

谷 考 例

(1) (A) ポリエーテルエステルアミドの調整

A-1:カプロラクタム50部、数平均分子量が1500のポリエチレングリコール46.0部、およびテレフタル酸5.42部を"イルガノックス"1098(酸化防止剤)0.2部および三酸化アンチモン触媒0.1部と共にヘリカルリボン投件器を備えた反応容器に仕込み。90分間加熱投件し透明な均質溶液とした後、260℃、0.5mmllg以下の条件で3時間が、260℃、0.5mmllg以下の条件で3時間が、260℃、0.5mmllg以下の条件で3時間が、260℃、0.5mmllg以下の条件で3時間が、260℃、0.5mmllg以下の条件で3時間が、260℃、0.5mmllg以下の条件で3時間が、260℃、0.5mmllg以下の条件で3時間が、260℃、0.5mmllg以下の条件で3時間が、260℃、0.5mmllg以下の条件で3時間が、260℃、0.5mmllg以下の条件で3時間が、260℃、0.5mmllg以下の条件で3時間が、260℃に対ット上にガット状のポリエーテルエステルアミド(A-1)を割割した。

A-2:ナイロン6・6塩(AH塩)60部、

B-2:スチレン66%、アクリロニトリル26%、メトキシボリエチレングリコールメタクリレート(エチレンオキシド芸の数が平均4個)8%の単量体混合物を懸調質合してピーズ状の変性ピニル系重合体(B-2)を調製した。得られた変性ピニル系重合体はB-1と同じ方法で測定した極限粘度が0.56であった。

B-3:スチレン68%、アクリロニトリル24%、メチルメタクリレート8%からなる共量合体85部と数平均分子量が1000の片末端がメトキシのポリエチレングリコール15部を三酸化アンチモン0.02部と共にヘリカルリポン撹拌関を備えた反応容器に仕込み、窒素置換して後、窒素を少量流通しながら250℃で60分間加熱撹拌してエステル反応して、変性ビニル系面合体(B-3)を調製した。

得られた変性ピニル系重合体はB-1と同じ方法で測定した極限粘度0.45であった。

 基の及が平均4個)8部の単量体混合物を懸潤頂合して、ビーズ状の変性ビニル系重合体(B-4)を調製した。得られた変性ビニル系重合体はメチルエチルケトン/アセトン=1/1の混合液、〇.4%溶液、30℃で測定した極限粘度が〇.61であった。

(3) (C) グラフト (共) 低合体の調製

C-1:ポリプタジエンラテックス(ゴム粒子径0.25μ、ゲル含率80%)50部(固形分換算)の存在下でスチレン70%、アクリロニトリル30%からなる単量体混合物50部を乳化血合した。得られたグラフト共重合体は、硫酸で凝固し、可性ソーダで中和、洗浄、沪過、乾燥してパウダー状のグラフト共重合体(C-1)を調製した。

C-3:C-1で使用したポリプタジエンラテックス15部(固形分換算)の存在下でスチレン

を調製した。

实施例1~15

参考例で調製した(A)ポリエーテルエステルアミド、(B) 変性ピニル系重合体、(C) グラフト(共) 重合体、(D) (共) 重合体を表 - 1 に示した配合比で混合し、ベント付40mm が 押出機で協
脳温度220℃で溶験混錬、抑出を行なうことによってペレットを製造した。

次いで射出成形機により、シリンダー温度22 0℃、金型温度60℃で試験片を成形し、各物性 を測定した。

体程固有抵抗値は、射出成形した厚さ2mmの円 盤を用い、次の条件で測定した。

(1)成形直後、洗剤 "ママレモン" (ライオン油脂制製) 水溶液で洗浄し、続いて蒸留水で充分洗浄してから表面の水分を取除いた後、50%RH、23℃で24時間期湿して測定した。(2)成形後50%RH、23℃中に200日放置した後、洗剤でママレモン 水溶液で洗浄し、続いて蒸留水で充分洗浄してから表面の水分を取除いた後、50

7 5 %、アクリロニトリル2 5 %からなる単量体 混合物 8 5 部を乳化重合した後、C - 1 と同様に してパウダー状のグラフト重合体(C - 3)を調 割した。

C-4:AES樹脂 (ユニプライトUB-30 O、住女ノーガタック餅製) を用いた。

C-5:AAS樹脂 (パイタックス6100、 日立化成餅製) を用いた。

(A) (D) (共) 近合体の類数

D-1:スチレン72部、アクリロニトリル2 8部を懸両近合して、共低合体 (D-1) を調製 した。

D-2:メタクリル酸メチル72部、スチレン 24部、アクリロニトリル4部を懸濁重合して、 共重合体(D-2)を調製した。

D-3:スチレン50部、N-フェニルマレイミド30部、アクリロニトリル20部を乳化低合した。得られた共宜合体ラテックスは、硫酸マグネシウムで凝固した後、高温で二次凝集し、洗浄、沪過、乾燥してパウダー状の共宜合体(D-3)

% R H 、 23 ℃ で 24 時間調凝して測定した。 測定結果を表 - 2 に示した。

比较例1~6

参考例で割裂した(A) ポリエーテルエステルアミド、(B) 変性ピニル系瓜合体、(C) グラフト(共) 瓜合体、(D) (共) 瓜合体を表-1に示した配合比で混合し、実施例1と同様の方法で各物性を測定した。結果を表-2に合せて示した。

以下汆白

赛 - 1

	T				•			EN			₽		411		眩			170								戦闘中に
	(人) ポリエーテルエステルアミド			(B) 変性ビニル系型合体				(C)	(C) グラフト (共			(共) 重合体		(D) (共)			童	重合体 .		11. 11.	るゴム質 の割合					
		名		床	部	\$3	2	名		絑	部	数	名		称	歌		数	名	- 1	床	部		数	ıft	⊈ %
実施例-1		A	_	1		5		В	-	1	95	-		_			_			-			_			0
* 2	1	A	-	1	1	5		В	-	1	85		1	-			-		l	-			-			0
7 3	1	٨	-	1	3	5		B	-	1	65		1	_			-		l	-			-		1	0
7 4	Ì	A	-	1	1	5		В	_	1	75		C	-	1	1	0		l	-			_			5
<i>"</i> 5	ł	A	-	1	1	5	H	В	_	1	. 45		C	-	1	4	0		l .	-			-		2	0
~ 6	ļ	A	-	1	1	5		В	-	1	15		C	-	1	2	0		D.	. –	1	1	50		1	0
~ 7	1	٨	-	1	1	5	- 1	В	-	1	5		ε	-	1	2	0		D	-	1		60		1	0
78		A	-	1	1	5	- 1	В.	_	2	2		C	_	1	2	0		D	-	1	1	63		1	0
7 9	1	A	-	2	1	5	- 1	В	-	2	15		C		1	2	0		D	-	1	i	50		1	0
~ 10	•	A	-	3	1 :	5	- 1	В	-	3	10		C	_	3	7	5		1	_			_		1	1. 3
~ 11	ĺ	٨	-	3	1			В	-	4	. 15		C	_	2	7	0		İ	-			-		1	7
~ 12		A	-	1	1	5	٠	B .	· -	1	15		C	-	1	2	5		D-3	3/D	- 1			15		2. 5
~ 13		A	-	2	1			В	_	3	15		C		1		0		D	-	2	1	50		1	0
7 14	l	A	-	1	1		- 1	В	_	1	15		C	-	4.		0			_		ŀ	_		ł	-
~ 15		٨	-	1	1	5		В	-	1	15		C	-	5	7	0			-			-	•		-
比較例-1		Α	_	1		0. 5	;	8	_	1	15		С	_	<u>i</u>	2	0		D	_	1		64	. 5	1	0
* 2	1	A	_	1	6	0		В	_	1	15		c	_	1	2	0		D	-	1		5	,	1	0
~ 3		A	_	1	1	5			-		_		C	_	1	2	0		D.	_	1		65		1	0
- 4	ı		_			-		В		1	100		1	_		İ	-			-			-	,		0
- 5	1	A	_	1	1	0	- 1	В	_	1	5		C	_	1	8	5			-		'	-		4	2. 5
- 6		A	-	1		1		8	-	1	0	. 5	C	-	3	9	8.	5		-			-	٠.	1	4. 8

去 - 2

			43 0		性			· 遊状對雜	
		1/2" アイソット	曲げ弾性中	M F R	体 数 固 非	了胜伏拉	成形品の表面光沢		
		衝撃強さ			成形直接	200日放湿後			
		(log·ca/ca·/ッチ)	(lag/ad)	(度 / 10分)	(U cm)	, (Ω cm)	(%)		
夹连円-	1	5	34000	28	4×10 12	1×10 ¹²	9 5	6	
	2	7	30200	31	7×1014	5×1010	93	0	
-	3	10	24500	35	3×10 ⁸	1×108	88	0	
~	4	11	25600	30	5×10 ¹⁰	4 × 1 0 10	93	0	
~	5	37	19100	18	4×10 ¹⁹	2×1010	86	0	
~	6	28	22200	27	2×1010	1×10 ¹⁰	92	0	
~	7	16	22300	26	2×1010	1×10 ¹⁰	90	©	
*	8	8	22500	27	2×1010	2×1010	. 89	0	
~	9	17	22300	28	4×1010	2×1010	92	•	
*	10	30	21900	25	2×1019	1 × 1 0 10	93	•	
~	11	8	21800	31	5×1010	4×1010	83	0	
~	12	18	21500	8	4×1010	2×1010	87	0	
*	13	15	22300	27	4×1010	2×1010	92	•	
*	14	31	21700	25	3×1010	2×1010	85	0	
-	15	17	21900	19	2×10 ¹⁰	1×10 ¹⁰	9 1	0	
比较例-	1	10	26100	25	2×10 ¹⁸	2×10 ^{[8}	91	0	
*	2	3 2	8200	47	2×10*	1×10 ⁸	82	×	
-	3	5	22300	27	6×1010	5×10 ¹⁰	92	×	
*	4	2	34100	28	8×1010	8×1013	9 4	• •	
~	5	41	9700	0, 2	2×1010	1×101	7 1	0	
~	6	16	25200	29	3×10 ¹⁸	3×10 ¹⁸	90	0	

表2の結果から次のことが明らかである。本発明の樹脂組成物(実施例1~15)はいずれも衝撃強度、曲げ弾性率に代表される機械的性質および成形加工性、成形品の表面光沢が均衡して優れ、かつ低い体積固有抵抗値を有している。しかも表面洗浄や経時変化によっても抵抗値はほとんど変化せず、優れた永久帯電防止性を発揮する。

すなわち本発明の樹脂組成物は、優れた機械的 性質と成形品の表面光沢および永久帯電防止性を 兼領する。

一方、ポリエーテルエステルアミド(A) の配合 量が1 重量部未満の場合(比較例1)は帯電防止 性(抵抗値)が劣り、ポリエーテルエステルアミ ド(A) が40重量部を越える場合(比較例2)は 曲げ弾性率が劣る。

変性ビニル系重合体(B) の配合量が 0. 1 重量 部未満の場合(比較例3)は成形品が層状剥離を 起こし、99重量部を越える場合(比較例4)は 帯電防止性が劣り好ましくない。

樹脂組成物中に占めるゴム質重合体の割合が4

○重量部を越える場合(比較例5)は曲げ弾性率 および成形品の表面光沢が悪くなる。グラフト (共) 重合体(C) の配合量が98重量部を越える 場合(比較例6)は帯電防止性が劣るため好まし くない。

すなわち、本発明の樹脂組成物は優れた機械的 性質と成形加工性、成形品の表面光沢および永久 帯電防止性を兼備し、かつ成形品の層状剥離が極 めて良好な組成物である。

[発明の効果]

本発明の熱可塑性樹脂組成物は永久帯電防止性、 耐衝撃性などの機械的特性、成形品の表面光沢が 共に優れ、かつ層状剥離のないものである。

特許出面人 東 レ 株 式 会 社

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第3部門第3区分 【発行日】平成9年(1997)1月7日

[公開番号]特開平2-194052

【公開日】平成2年(1990)7月31日

【年通号数】公開特許公報2-1941

【出願番号】特願平1-12697

【国際特許分類第6版】

C08L 55/00 C08F 290/06 MRS C08L 33/06 LJA 55/02 LMD 77/12 LOS (FI) C08L 55/00 LMD 7442-43 C08F 290/06 MRS 7446-43 C08L 33/06 LJA 8619-43 55/02 LMD 7442-43 77/12 LQS 9286-4J

手続補正書

7.11.21 平成 年 月 1

特許疗長官 清川 佑二 殿

1. 事件の表示 平成1年 特 許 顧 第12697号

2. 発明の名称 熱可塑性樹脂組成物

3. 補正をする者

事件との関係 特許出題人

住 所 東京都中央区日本模室町2丁目2番1号

名称 (315) 東レ株式会社

代表取締役社長 前田 勝之助 為

- 4. 補正指令の日付 自発
- 5.福正により増加する請求項の数
- 6. 植正の対象

明知書の「発明の詳細な説明」の概

7. 補正の内容

明細會第8頁第14行

「で示される」を「などで示される環境過を有する」と特正する。



THIS PAGE BLANK (USPTO)